

R-IN32M3-CL

R18AN0040JJ0200

Rev.2.00

R-IN32M3-CL CC-Link IE ドライバ/ミドルウェア リリースノート

2017.12.12

要旨

この資料は、本製品のパッケージ内容、動作環境について記載しております。ご使用前に、必ずお読みいただきますようお願い申し上げます。

なお、各サンプルソフトウェア、ミドルウェア等の使用方法につきましては、下記の関連ドキュメントを合わせてご参照ください。

関連ドキュメント

R18UZ0004JJ****	R-IN32M3-CL ユーザーズ・マニュアル
R18UZ0023JJ****	R-IN32M3-CL 開発ツール スタートアップ・マニュアル
R18UZ0010JJ****	R-IN32M3 シリーズ プログラミング・マニュアル OS 編
R18UZ0020JJ****	R-IN32M3 シリーズ ボード設計編
R18UZ0008JJ****	R-IN32M3 シリーズ プログラミング・マニュアル ドライバ編
R18UZ0006JJ****	R-IN32M3 シリーズ ユーザーズ・マニュアル 周辺機能編
R18UZ0014JJ****	R-IN32 シリーズ ユーザーズ・マニュアル CC-Link IE Field インテリジェントデバイス局編

上記資料番号の末尾****部分は版数です。当社ホームページより最新版をダウンロードしてご参照ください。

目次

1. はじめに.....	2
2. パッケージ内容	2
3. フォルダ構成.....	3
4. 動作環境.....	4
5. ホームページとサポート窓口	5

1. はじめに

R-IN32M3-CL用 CC-Link IE Field インテリジェントデバイス局 パッケージは、R-IN32M3-CLを使用した CC-Link IE Field インテリジェントデバイス局のサンプルアプリケーションを纏めたソフトウェアパッケージです。本パッケージはドライバ・ミドルウェアパッケージと組み合わせて使用します。ドライバ・ミドルウェア の¥Project 下へ本パッケージの CCLinkIE フォルダを移してご使用下さい。

2. パッケージ内容

本パッケージに含まれるサンプルアプリケーション、ライブラリ、ミドルウェア、周辺機能ドライバを以下に示します。

- ・サンプルアプリケーション

No.	サンプルアプリケーション名
1	CC-Link IE for sample application

3. フォルダ構成

本パッケージのフォルダ構成を以下に示します。

TOP

|--readme.txt

+-- CCLinkIE

| |

| | +-- ARM

| | +-- GCC

| | +-- GX_works2 【GX Works2 用サンプルプロジェクト・ファイル】

| | +-- IAR

| | +-- root

| | |

| | | +-- Japanese

| | | |

| | | | +-- driver

| | | | |

| | | | | +-- include

| | | | | +-- obj

| | | | | +-- src

| | | | +-- sample

| | | | |

| | | | | +-- include

| | | | | +-- obj

| | | | | +-- src

| | | | +-- readme

+-- CCLinkIE_KIT

| |

| | +-- CCLinkIE_sample

| | |

| | | +-- CCLinkIE_sample

4. 動作環境

本パッケージの動作環境を以下に示します。

- 対象デバイス

R-IN32M3-CL

- ターゲットボード

テセラ社製 R-IN32M3-CL 評価キット (TS-R-IN32M3-CL)

- 開発環境

- コンパイラ

IAR 社製 Embedded Workbench for ARM 7.80

- デバッガ

IAR 社製 Embedded Workbench for ARM 7.80

- ICE

IAR 社製 I-jet/JTAGjet-Trace/J-Link/J-Trace

5. ホームページとサポート窓口

ルネサス エレクトロニクスホームページ

<http://japan.renesas.com/>

お問い合わせ先

<http://japan.renesas.com/contact/>

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

変更履歴

バージョン	変更内容
V2.0.0 (2017/12/12)	[Changed] CCLinkIE/root/Japanese/driver/include R_IN32M3Driver.h R_IN32M3Function.h R_IN32M3Types.h CCLinkIE/root/Japanese/driver/src R_IN32.h R_IN32_Frame.h R_IN32_Interface. R_IN32C.h R_IN32C_Cyclic.c R_IN32C_Init.c R_IN32C_I.h R_IN32C_Library.c R_IN32C_MainState.c R_IN32C_PortState.c R_IN32C_R_IN32DInterface.c R_IN32C_Time.c R_IN32D.h R_IN32D_cyc.c R_IN32D_cyc_I.h R_IN32D_ihnd.c R_IN32D_ini.c R_IN32D_intr.c R_IN32D_intr_I.h R_IN32D_led.c R_IN32D_phy.c R_IN32D_phy_I.h R_IN32D_RcvCnt.c R_IN32D_RcvCnt_I.h R_IN32D_RcvPrm.c R_IN32D_RcvPrm_I.h R_IN32D_reg.c R_IN32D_reg_I.h R_IN32D_sub.c R_IN32D_sub_I.h R_IN32D_tran.c R_IN32D_tran_I.h R_IN32M3.h R_IN32M3_0.h R_IN32M3_1.h R_IN32M3_2.h R_IN32M3_3.h R_IN32R.c R_IN32R.h R_IN32S.c R_IN32S.h R_IN32T.h R_IN32T_ASIC.c R_IN32T_ASIC.h R_IN32T_Cmu.h R_IN32T_CmuNCycRcv.c R_IN32T_CmuOutLpBak.c

	<p>R_IN32T_CmuSub.h R_IN32T_CmuSub3.c R_IN32T_Com.c R_IN32T_Com.h R_IN32T_Data.c R_IN32T_Data.h R_IN32T_FrmForm.h R_IN32T_MACIP.c R_IN32T_MACIP.h R_IN32T_RegChk.c R_IN32T_RegChk.h R_IN32T_RING.c R_IN32T_RING.h R_IN32T_TxFrame.c R_IN32T_TxFrame.h R_IN32U.h R_IN32U_Init.c</p> <p>CCLinkIE/root/Japanese/sample/include R_IN32M3Callback.h</p> <p>CCLinkIE/root/Japanese/sample/src R_IN32M3_Callback.c R_IN32M3_HWTest.c R_IN32M3_sample.c R_IN32M3_sample.h R_IN32M3_Transient.c R_IN32M3_Transient.h</p> <p>Improve the whole code. The changes in function are as follows.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Added server function (response) of the following transient transmission command. <ul style="list-style-type: none"> CC-Link IE Field specific transient transmission Option information acquisition SLMP <ul style="list-style-type: none"> Selected station information acquisition Communication test Cable test Memory read Memory write - Added client function (request) of the following transient transmission command. <ul style="list-style-type: none"> SLMP <ul style="list-style-type: none"> Memory read - Disabled node number and network number setting from master station.
<p>V1.2.5 (2015/11/30)</p>	<p>The following type name of products correspond with "Revision 2" and the other type name of products with "Revision 1"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revision 2 R-IN32M3-EC : MC-10287BF1-HN4-M1-A / MC-10287BF1-HN4-A R-IN32M3-CL : UPD60510BF1-HN4-A / UPD60510BF1-HN4-M1-A <p>[Changed]</p> <p>/CCLinkIE/IAR/boot_norflash.icf /CCLinkIE/IAR/boot_serialflash.icf /CCLinkIE/IAR/iram.icf /CCLinkIE/ARM/Makefile /CCLinkIE/ARM/scat_boot_extrom.ld</p>

	<p>/CCLinkIE/ARM/scat_boot_iram.ld /CCLinkIE/ARM/scat_boot_sflash.ld /CCLinkIE/GCC/scat_boot_extrom.ld /CCLinkIE/GCC/scat_boot_iram.ld /CCLinkIE/GCC/scat_boot_sflash.ld</p> <p>There are two types of mapping files and startup routines in this sample software. One is for "Revision 1" (CPU access area limitation *notice) The other is for "Revision 1" (no limitation)</p> <p>Mapping file(*.ld) and startup routine (startup_RIN32M3.c) for ARM are updated. Before: The common area is assigned for stack and Heap. After: Dedicated area is assigned for Heap. Especially GCC, please use mapping file and startup routine for same Revision.</p> <p>Mapping file for Revision 1 r-in32m3_samplesoft/Device/Renesas/RIN32M3/Source/Templates/IAR/rev1 r-in32m3_samplesoft/Device/Renesas/RIN32M3/Source/Templates/GCC/rev1 r-in32m3_samplesoft/Device/Renesas/RIN32M3/Source/Templates/ARM/rev1</p> <p>Mapping file for Revision 2 r-in32m3_samplesoft/Device/Renesas/RIN32M3/Source/Templates/IAR/rev2 r-in32m3_samplesoft/Device/Renesas/RIN32M3/Source/Templates/GCC/rev2 r-in32m3_samplesoft/Device/Renesas/RIN32M3/Source/Templates/ARM/rev2</p> <p>*notice Please refer below documentation http://documentation.renesas.com/doc/products/mpumcu/tu/tnrina001be.pdf</p>
V1.2.4 (2015/8/31)	[Changed] /CCLinkIE/GX_Works2/BIDIR_LED.gxw - Change Node number(17->1)
V1.2.3 (2015/5/19)	[Changed] /CCLinkIE/ARM/ /CCLinkIE/GCC/ /CCLinkIE/IAR/ - Update EWARM project file and makefiles.
V1.2.2 (2015/2/4)	[Changed] /CCLinkIE/main.c - Add port setting for rotary switches(SW18, SW19).
	/CCLinkIE/root/Japanese/sample/src/R_IN32M3_sample.c - MAC address is set the value of S-Flash(Address 0x007FF000) In case of 0x007FF000 : 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, MAC address is set the fix value defined in Software
	- Network Number/Node Number is set by the state of the rotary switch(SW18,19) Network Number = rotary switch(SW18) Node Number = rotary switch(SW19)

V1.2.1 (2014/3/7)	<p>[New] /CCLinkIE/GX_Works2/BIDIR_LED.gxw - Add "BIDIR_LED" for PLC.</p> <p>[Delete] /CCLinkIE/GX_Works2/20131220_BIDIR_LED.gxw - Delete "20131220_BIDIR_LED" for PLC.</p>
V1.2.0 (2014/1/29)	<p>[New] /CCLinkIE/GX_Works2/20131220_BIDIR_LED.gxw - Add "20131220_BIDIR_LED" for PLC.</p> <p>[Changed] /CCLinkIE/main.c - Add port setting for rotary switches(SW17, SW20) and LED(D48-D55).</p> <p>/CCLinkIE/root/Japanese/sample/src/R_IN32M3_sample.c - Add bi-direction transmission processing for mitsubishi PLC.</p>
V1.1.0 (2013/12/26)	<p>[Changed] - Update EWARM project file and makefiles.</p>
V1.0.0 (2013/7/26)	First release

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 未使用端子の処理

【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。

CMOS製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI周辺のノイズが印加され、LSI内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用端子の処理」で説明する指示に従い処理してください。

2. 電源投入時の処置

【注意】電源投入時は、製品の状態は不定です。

電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。

外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。

同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

【注意】リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。

アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

4. クロックについて

【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。

プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。

リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子

（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

5. 製品間の相違について

【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。

同じグループのマイコンでも型名が違っていると、内部ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

○ARM および Cortex は、ARM Limited(またはその子会社)の EU またはその他の国における登録商標です。

All rights reserved.

○Ethernet およびイーサネットは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。

○IEEE は、the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. の登録商標です。

○TRON は” The Real-time Operation system Nucleus” の略称です。

○ITRON は” Industrial TRON” の略称です。

○ μ ITRON は” Micro Industrial TRON” の略称です。

○TRON、ITRON、および μ ITRON は、特定の商品ないし商品群を指す名称ではありません。

○CC-Link 及び CC-Link IE Field は、CC-Link 協会 (CC-Link Partner Association:CLPA) の登録商標です。

○その他、本資料中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれが生じた損害も含まれます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
 2. 当社製品、本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
 3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
 4. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、その他の不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
 5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。
標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、
家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通管制（信号）、大規模通信機器、
金融端末基幹システム、各種安全制御装置等
当社製品は、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することはできません。たとえ、意図しない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じて、当社は一切その責任を負いません。
 6. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
 7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
 8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
 9. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。また、当社製品および技術を、(1)核兵器、化学兵器、生物兵器等の大量破壊兵器およびこれらを運搬することができるミサイル（無人航空機を含みます。）の開発、設計、製造、使用もしくは貯蔵等の目的、(2)通常兵器の開発、設計、製造または使用の目的、または(3)その他の国際的な平和および安全の維持の妨げとなる目的で、自ら使用せず、かつ、第三者に使用、販売、譲渡、輸出、賃貸もしくは使用許諾しないでください。
 10. 当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
 11. お客様の転売、貸与等により、本書（本ご注意書きを含みます。）記載の諸条件に抵触して当社製品が使用され、その使用から損害が生じた場合、当社は一切その責任を負わず、お客様にかかる使用に基づく当社への請求につき当社を免責いただきます。
 12. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
- 注1. 本資料に記載された情報または当社製品に関し、ご不明点がある場合には、当社営業にお問い合わせください。
注2. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

(Rev.3.0-1 2016.11)



ルネサスエレクトロニクス株式会社

■営業お問合せ窓口

<http://www.renesas.com>

※営業お問合せ窓口の住所は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24（豊洲フォレシア）

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。
総合お問合せ窓口：<https://www.renesas.com/contact/>